**科技部****「產業高階人才培訓計畫」** (簡稱產博後計畫)

**北醫增額徵件申請表**

-for外籍博士培訓員額-

**一、申請廠商：**

公司名稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

聯絡人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

職稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

聯繫方式( 電話 / mail )：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**二、計畫內容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重點政策類別 | 培訓計畫簡介(200字以內) | 合作廠商待解決議題 | 預期效益(外籍博士加入公司所能帶來效益) | 申請員額 |
| □亞洲‧矽谷□智慧機械□綠能產業□生醫產業□國防產業□新農業□循環經濟□數位經濟□文創科技□晶片設計與半導體□其他\_\_\_ |  |  |  |  |

※本校計畫窗口：事業發展處商品化規畫中心謝舒琳專案副理

(02-66382736分機2021 / vivi@tmu.edu.tw )

※徵件截止日：2021/ 6/17(四)17:00

※外籍博士資格：**限取得本國學位之外國籍博士**

(學研機構之博士後研究人員、人文社會領域、跨域等博士級人才尤佳)

※廠商資格：需符合經濟部設立登記之公司行號

**三、廠商基本資料** (若不敷使用，請自行新增)

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名稱 |  |
| 專業領域 | □亞洲‧矽谷（如物聯網、智慧城市） □智慧機械 □綠能產業 □生醫產業 □國防產業□新農業 □循環經濟 □數位經濟□文創科技 □晶片設計與半導體 □其他:  |
| 資本額 |  | 統一編號 |  |
| 負責人 |  |
| 公司地址 |  |
| 聯絡人 |  | 部門/職稱 |  | Email |  |
| 聯絡電話 |  | 傳真 |  |
| 主要產品或服務 |  |
| 公司網址 |  | 員工總人數 |  |
| 公司簡介 |
|  |

※請另提供「實習訓練合作意願書」及「公司設立證明文件」

**四、培訓規劃**

|  |
| --- |
| **1.外籍員工聘僱現況：** |
| 1. **公司現有外籍員工數：**
2. **外籍員工的管理方式及福利：**
3. **協助外籍員工適應環境**(包含語言.文化差異及生活適應性等)**之機制：**
 |
| **2.企業實務培訓：**(職務訓練目標、內容與期程規劃、成效評量機制等) |
|  |
| **3.就業輔導或業師輔導機制：** |
|  |
| **4.培訓管理機制：** |
|  |